

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

> **INSTITUT NATIONAL** DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

> > **PARIS**

N° de publication : (à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

N° d'enregistrement national:

*2 617 76*0

87 098

(51) Int Cl4: B 29 C 65/00, 59/10, 59/14 / B 29 K 69: 81:00, 83:00; B 29 L 31:36.

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

Date de dépôt : 10 juillet 1987.

(30) Priorité :

(12)

(71) Demandeur(s): SOURIAU & Cie. — FR.

(43) Date de la mise à disposition du public de la demande: BOPI « Brevets » nº 2 du 13 janvier 1989.

Références à d'autres documents nationaux apparentés:

(72) Inventeur(s): Jean-Claude Boeda: Jacques Boiss€

(73) Titulaire(s):

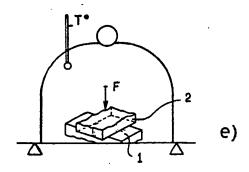
(74) Mandataire(s): Cabinet Regimbeau, Martin, Sch Warcoin et Ahner.

(54) Procédé d'assemblage de pièces en matériaux polymères.

(57) L'invention concerne un procédé d'assemblage de pièces 1, 2 en matériaux polymères.

Le procédé consiste à former sur la première et la deuxième pièce 1, 2 une surface d'assemblage 10, 20, puis à soumettre la surface d'assemblage de chaque pièce à un traitement d'activation de surfaces. Les surfaces d'assemblage de la première et de la deuxième pièces sont alors appliquées l'une sur l'autre et l'ensemble constituant l'assemblage est soumis à un traitement thermique pour assurer la création de liaisons chimiques entre la surface d'assemblage de la pièce et de la deuxième pièce.

Application à la réalisation de connecteurs électriques multibroches, en l'absence de collage.



La présente invention est relative à un procédé d'assemblage de pièces en matériaux polymères et au connecteur électrique ou électronique ainsi obtenu.

L'assemblage de pièces en matériaux isolants électriques constitue une étape importante du processus de fabrication de connecteurs électriques ou électroniques multiconducteurs utilisés dans les domaines de pointe comme l'industrie aéronautique ou l'électronique industrielle, par exemple.

5

10

15

20

25

30

Actuellement, les pièces en matériaux isolants électriques, tels que des matériaux polymères, sont élaborées, en général, par moulage, soumises à un nettoyage au moyen d'un solvant visant à dissoudre les corps gras puis à un traitement par plasma basse température en vue d'activer la surface d'assemblage de la pièce considérée. Les faces d'assemblage ainsi traitées sont enduites d'un adhésif, par exemple une résine époxyde bicomposant et les faces d'assemblage ainsi traitées sont amenées en présence l'une de l'autre pour assurer l'assemblage précité. Une mise en compression des pièces ainsi assemblées par maintien d'un effort sur celles-ci, est effectuée et l'assemblage ainsi formé est soumis à un chauffage pour provoquer la polymérisation de l'adhésif.

L'assemblage ainsi obtenu présente une cohésion satisfaisante et la limite de contrainte de rupture de l'assemblage, tant en traction qu'en cisaillement, est largement suffisante pour la réalisation de l'assemblage de pièces de connecteurs.

Cependant, ce processus nécessite à l'échelle industrielle une étape d'encollage des surfaces d'assemblage. Cette étape est bien entendu consommatrice de temps de mise en oeuvre et génératrice de coûts importants.

En outre, l'assemblage des deux pièces en matériaux isolants électriques est ainsi réalisé par l'intermédiaire de deux interfaces matière, une première interface, première pièce en matériau isolant électrique -

adhésif puis une deuxième interface matériau adhésif - deuxième pièce - en matériau isolant électrique. La présence des deux interfaces précitées augmente ainsi les risques d'inclusions de bulles d'air en cas d'encollage défectueux, ces inclusions pouvant conduire, en raison de la densité de plus en plus importante des broches de connexion insérées dans les connecteurs multiples modernes, à des défauts d'isolement électrique entre les broches précitées, pouvant conduire à des claquages électriques.

5

10

15

20

25

30

La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités par la mise en oeuvre d'un procédé d'assemblage de pièces en matériaux isolants électriques dans lequel les étapes d'encollage sont supprimées.

Un autre objet de la présente invention est la mise en oeuvre d'un assemblage de pièces en matériaux isolants électriques dans lequel le nombre d'interfaces de l'assemblage est réduit à un, l' interface première pièce - deuxième pièce.

Un autre objet de la présente invention est également la mise en oeuvre d'un connecteur électrique ou électronique de haute qualité dans lequel les risques de claquage électrique sont notablement réduits.

Un autre objet de la présente invention est enfin la réduction importante des coûts de mise en oeuvre des connecteurs électriques ou électroniques multiconducteurs.

Le procédé d'assemblage de pièces en matériaux polymeres objet de la présente invention est remarquable en ce qu'il consiste à former sur une première respectivement deuxième pièce en matériau polymère une surface d'assemblage, à soumettre, ladite surface d'assemblage de la première et/ou respectivement deuxième pièce en matériaux polymères à un traitement d'activation de surface, à appliquer la surface d'assemblage de la première pièce contre celle de la deuxième pièce en matériau polymère, à soumettre l'ensemble constitué par la première, respectivement deuxième pièce en matériau polymère à une étape de maintien en présence pour assurer la création de liaisons chimiques entre les surfaces de la première et de la deuxième pièce en matériaux polymères.

Le connecteur objet de la présente invention comprend au moins deux pièces en matériaux polymères assemblées selon le procédé précité.

L'invention trouve application à la fabrication de connecteurs électriques ou électroniques multiconducteurs, ces connecteurs pouvant bien entendu être utilisés dans le domaine de l'aéronautique, de la robotique, de l'électronique ou électrotechnique industrielle.

Elle sera mieux comprise à la lecture de la description et à l'observation des dessins ci-après dans lesquels :

- la figure l'représente un schéma illustratif de mise en oeuvre du procédé objet de l'invention,

- la figure 2 représente un mode de réalisation avantageux de l'étape de traitement d'activation de la surface d'assemblage d'une pièce à assembler, conformément au procédé objet de l'invention,

- la figure 3 représente, en coupe selon un plan longitudinal de symétrie, un connecteur électrique obtenu par la mise en oeuvre du procédé objet de l'invention.

- la figure 4a représente une vue en perspective d'une pièce isolante en matériau polymère souple, la pièce isolante souple étant constituée par une pluralité de pièces élémentaires complémentaires assemblées conformément au procédé objet de l'invention et la figure 4b représente une vue partielle en coupe selon un plan longitudinal de symétrie de la figure 4a.

Le procédé d'assemblage de pièces en matériaux polymères conforme à l'objet de la présente invention sera tout d'abord décrit en liaison avec la figure 1, dans le cas non limitatif de l'assemblage d'une première pièce, notée 1, et d'une deuxième pièce notée 2.

Conformément à la figure précitée, le procédé consiste tout d'abord à former sur la première pièce I et sur la deuxième pièce 2 une surface d'assemblage. Cette étape est représentée en figure 1a, les surfaces d'assemblage étant respectivement notées 10 et 20. Bien entendu, à titre d'exemple non limitatif et afin de ne pas surcharger les dessins, les pièces

10

15

20

5

25

l et 2 ont été représentées comme des éprouvettes d'essai sur lesquelles une face plane a été ménagée afin de représenter les surfaces d'assemblage 10 et 20 précédemment citées. On comprendra bien entendu, que les faces d'assemblage peuvent au contraire comporter certains reliefs ainsi qu'il sera décrit ultérieurement dans la description.

Conformément à un aspect particulièrement avantageux du procédé d'assemblage objet de l'invention, la surface d'assemblage 10,20 de la première et/ou respectivement de la deuxième pièce en matériaux polymères est soumise à un traitement d'activation de surface. Ce traitement de surface peut être constitué par tout traitement permettant d'activer des matériaux polymères. Cette activation consiste à créer des groupements chimiques réactifs sur la surface d'assemblage afin de permettre l'assemblage ultérieur des pièces, ainsi qu'il sera décrit ci-après. L'opération d'activation de surface est représentée en figure 1, au point b.

Suite à l'étape d'activation de surface précédente, le procédé objet de l'invention consiste à appliquer la surface d'assemblage 10 de la première pièce, contre celle 20 de la deuxième pièce en matériaux polymères, en une étape de maintien en présence ou en contact des faces d'assemblage, pour assurer la création de liaisons chimiques entre la surface d'assemblage 10 de la première pièce et la surface d'assemblage 20 de la deuxième pièce en matériaux polymères. Sur la figure 1, les deux étapes successives précédentes sont représentées conjointement aux points c et d.

En outre, selon un aspect particulièrementavantageux, le procédé objet de l'invention peut consister, pendant totalité ou partie de l'étape d) de maintien en présence, à soumettre celui-ci à un traitement thermique d'une durée supérieure à au moins cinq minutes. Cette étape est représentée au point e) de la figure 1.

Selon un aspect avantageux du procédé objet de l'invention, celui-ci peut consister également, préalablement à l'étape b) consistant elle-même à soumettre à un traitement d'activation de surfaces la surface d'assemblage 10, 20 de la première et de la deuxième pièce en matériaux

polymères, à soumettre chacune des surfaces d'assemblage 10, 20 à un nettoyage permettant la dissolution des corps gras. Ce nettoyage peut par exemple avantageusement être réalisé à l'échelle industrielle au moyen d'un solvant tel que les solvants fluorochlorés.

Selon une autre caractéristique particulièrement avantageuse du procédé objet de l'invention, l'étape b) consistant à soumette la surface d'assemblage de la première et/ou de la deuxième pièce en matériaux polymères à un traitement d'activation de surface peut être réalisée par un traitement par effet couronne ou même par plasmas à basses températures. D'autres modes de traitement du type irradiation par rayonnement ultraviolet peuvent également être envisagés. Sur la figure 1, au point b, on a représenté de manière symbolique, un traitement par effet couronne, une électrode E étant soumise à un potentiel électrique suffisant pour assurer une décharge électrique entre cette électrode et une contre- électrode de référence, notée R, reliée au potentiel de référence sur laquelle la pièce 1 ou 2 à traiter est placée.

Un mode de réalisation plus particulièrement avantageux de l'étape d'activation de la surface d'assemblage 10 ou 20 de la première ou de la deuxième pièce en matériau polymère conformément à l'objet de l'invention sera décrit, notamment en liaison avec la figure 2.

Selon une caractéristique avantageuse, le traitement d'activation de surface, lorsqu'il est réalisé par un traitement du type traitement par effet couronne, est réalisé en atmosphére d'air à pression atmosphérique, ou d'oxygène.

Ainsi qu'il est représenté en figure 2 notamment, de façon non limitative, et afin de réaliser un processus à l'échelle industrielle, la pièce 1 ou 2 à traiter est de préférence placée sur une bande transporteuse notée Ta, celle-ci étant apte à assurer le défilement de la pièce à traiter 1 ou 2 et principalement de sa surface d'assemblage 10 ou 20, au voisinage des électrodes notées E d'une machine à effet couronne.

N

30

25

5

10

15

De préférence, et de façon non limitative, la surface d'assemblage 10 ou 20 est placée de façon que lors du défilement précité, la distance de la surface d'assemblage aux électrodes E n'excède pas un à deux millimètres. Des essais particulièrement significatifs ont été réalisés à l'aide d'une machine générateur d'effet couronne distribuée sous la référence commerciale HV05-2 par la Société TANTEC. Ce type de machine est une machine présentant des électrodes de type "split" ou électrode séparée. Une tension électrique alternative comprise entre 15 à 20 kV peut être engendrée entre ces électrodes, avec une fréquence comprise entre 15 et 20 kHz.

Selon une caractéristique avantageuse, un flux d'air est dirigé vers les électrodes, ainsi que représenté en figure 2, afin, si nécessaire, de déformer le flux de décharge couronne représenté en pointillé sur la figure 2, et rapprocher celui-ci de la surface 10 ou 20 à traiter.

Selon une autre caractéristique particulièrement avantageuse du procédé de traitement objet de l'invention, la vitesse de défilement de la surface à traiter vis-à-vis des électrodes E est telle que le temps de défilement de la surface précitée, soit supérieur à 6 secondes. Dans ce but, la vitesse d'entraînement de la bande transporteuse Ta est adaptée en fonction de la géométrie des électrodes E.

Le traitement couronne de la surface d'assemblage 10 ou 20 des pièces 1 ou 2 en matériaux polymères a pour effet de créer par ionisation de l'air qui se trouve au voisinage des électrodes E, une décharge couronne. L'énergie électrique du traitement est convertie en chaleur dans le gaz. Les ions ainsi engendrés communiquent leur quantité de mouvement aux molécules et une petite fraction de l'énergie est convertie en énergie chimique, ce qui a pour effet de provoquer l'ouverture de liaisons chimiques sur quelques angströms de profondeur sur la surface d'assemblage 10 ou 20.

L'impact des particules ionisées ou non présentes dans l'air ou dans le gaz ambiant, a pour effet d'entraîner une augmentation de la rugosité de la surface d'assemblage 10 ou 20 précitée.

Les espèces actives formées dans le plasma, espèces actives telles que l'ozone 03, 02, et 0*, ainsi que les ions correspondants, entraînent l'oxydation des chaînes macromoléculaires avec formation de fonctions peroxyde, cétone, aldéhyde et création d'insaturations. Il y a donc création de sites polaires.

5

10

15

20

25

30

Une analyse infrarouge ATR de la surface d'assemblage après traitement indique un changement chimique uniquement dans des conditions oxydantes. Il y a ainsi formation de radicaux carbonyles.

Le traitement par effet couronne a pour effet de créer à la surface du polymère des radicaux libres qui réagissent avec l'oxygène pour engendrer la formation de cétones, d'aldéhydes, d'acides carboxyliques, d'esters, d'alcools et d'éthers. Le paramètre important permettant d'évaluer l'efficacité du traitement précité est le degré d'oxydation, c'est-à-dire le nombre de fonctions oxygène. Une étude a montré qu'un rapport du nombre d'atomes oxygène au nombre d'atomes carbone d'environ 4 % est excellent pour assurer ultérieurement, l'assemblage considéré.

Selon une autre caractéristique particulièrement avantageuse du procédé objet de l'invention, le traitement thermique consiste à soumettre l'ensemble constitué par la première pièce et la deuxième pièce I et 2 en matériaux polymères à une température supérieure à 120°C pendant une durée au moins égale à deux heures. Dans ce but, ainsi que représenté en figure I notamment, au point e), l'assemblage est placé dans une étuve et soumis au traitement thermique ainsi défini.

En outre, ainsi qu'on l'a également représenté en figure 1 aux points c) et d), préalablement à et durant l'étape consistant à appliquer à l'assemblage le traitement thermique, le procédé objet de l'invention peut également consister, de manière avantageuse, à appliquer à l'assemblage une pression de maintien notée F, cette pression de maintien permettant d'assurer la cohésion de l'assemblage. De manière avantageuse non limitative, la pression de maintien peut être supérieure à 60 g/cm² soit 6 x 10 Pascal.

Le procédé objet de l'invention tel que défini précédemment permet ainsi d'assurer, en l'absence de l'utilisation de tout matériau adhésif, un auto-interfaçage ou auto-adhésion matériau polymère - matériau polymère particulièrement avantageux.

Des exemples de mise en oeuvre du procédé objet de l'invention, sur différents matériaux polymère, seront maintenant décrits. Deux exemples de mise en oeuvre à titre d'essai, ont été réalisés sur des matériaux polymères, de trois natures différentes.

5

10

15

20

L'un des matériaux polymères était constitué par un matériau thermoplastique, noté I, à base de polysulfure de phénylène.Le matériau thermoplastique utilisé était le RYTON R4 04 commercialisé par la Société PHILLIPS PETROLEUM. Le deuxième matériau polymère, noté II, était constitué par un matériau thermodurcissable, à base de résine époxyde. Le matériau thermodurcissable utilisé était l'Epoxy 35-05 commercialisé par la Société SYNRES-ALMOCO. Le troisième matériau polymère était constitué par un élastomère silicone, noté III. Le matériau élastomère utilisé était le LIM 2500 commercialisé par la Société GENERAL ELECTRIC PLASTICS, à base de polydiméthylsiloxane réticulé.

Les résultats d'essai conduit sur ces différents matériaux précités, les essais ayant été conduits conformément aux conditions d'expérimentation précédemment mentionnées, sont donnés dans le tableau ci-après, tel que représenté en page suivante :

5	ESSAIS	PRESSION	TRAITEMENT THERMIQUE	CONTRAINTE D'ARRACHE- MENT
10	III sur II traité III sur I traité III sur II non traité III sur II traité III sur I traité III sur I traité	1 1 1 0 0	2 heures température supérieure à 120°C	> 0,6 > 3 > 3 > 4 > 7 > 4
	III sur III traité	0 ou 1	température ambiante	> 7

20

25

30

On a enregistré dans la plupart des cas une rupture cohésive dans l'élastomère et non une rupture adhésive de l'interface.

Dans le tableau précité, les contraintes de rupture à l'arrachement sont exprimées en daN/cm et dans la colonne pression, le chiffre l représente la présence d'une pression de maintien et le chiffre 0 l'absence de pression de maintien.

Ainsi qu'on pourra le constater, les contraintes de rupture à l'arrachement autorisent la réalisation au moyen des matériaux élastomères précités, de pièces isolantes pour la fabrication de connecteurs électriques multiconducteurs. En effet, ces pièces étant normalement intégrées dans un corps de connecteur et assemblées de façon que les interfaces d'assemblage sont constituées par des plans orthogonaux à la direction de connexion/

déconnexion des connecteurs, les efforts d'arrachement exercés sur ces pièces assemblées sont faibles, le type d'effort exercé sur ces pièces consistant plutôt en des efforts de traction cisaillement, lesquels sont absorbés par le corps de connecteur lors des manoeuvres de

connexion/déconnexion. Par connecteur électrique ou électronique, on entend bien entendu, tout type de connecteur comportant au moins deux pièces en matériaux polymères isolants électriques, telles que précédemment décrites, ces pièces étant assemblées conformément au procédé objet de l'invention.

5

10

15

20

25

30

Une description plus détaillée d'un connecteur cylindrique obtenu par la mise en oeuvre du procédé objet de l'invention sera donnée en liaison avec la figure 3.

La figure précitée représente, selon une coupe en plan longitudinal, un connecteur consistant en un élément de connecteur mâle 100 et un élément de connecteur femelle noté 200. Les références et désignations du connecteur correspondent à la partie inférieure du connecteur par rapport à l'axe longitudinal, seule représentée.

Ainsi qu'on le constatera sur la figure 3 précitée, chaque élément de connecteur 100 ou 209 peut comprendre un gromet 101, 201, ou passe-fil, en matériau élastomère vulcanisable, ainsi qu'une pièce en matériau isolant rigide tel que le polysulfure de phénylène, ou une résine époxyde. La pièce en matériau isolant rigide est respectivement notée 102-103, 202-203 sur la figure 3. En outre, un tapis interfacial en matériau élastomère tel qu'un silicone, noté 104, est disposé sur la pièce en matériau isolant rigide notée 103. Le tapis interfacial 104 est ainsi placé sur le seul élément de connecteur mâle 100. En outre, on reconnaîtra sur la figure 3, les broches mâle 110 et femelle 210 respectivement, lesquelles sont noyées dans les isolants précédemment cités. Les assemblages des pièces 101-102, 103-104 et 201-202 sont réalisés conformément au procédé objet de l'invention.

Dans ce cas, les faces d'assemblage du gromet de la pièce en matériau isolant et du tapis interfacial sont, en l'absence d'adhésif, directement solidaires chacune de la face d'assemblage correspondante.

Ainsi qu'on le remarquera sur la figure 3, et ce afin de permettre le montage des différentes pièces en matériaux polymères précédemment citées, les faces d'assemblage du gromet, des pièces en matériau isolant rigide et du tapis interfacial peuvent bien entendu comporter des reliefs permettant de faciliter l'assemblage des pièces précitées.

Une descriptionn plus détaillée d'une pièce isolante en matériau polymère souple obtenue par la mise en oeuvre du procédé selon l'invention sera donnée en liaison avec les figures 4a et 4b.

Conformément aux figures précitées, la pièce isolante, telle que le tapis interfacial ou gromet 201, peut être constituée à partir d'une pluralité de pièces élémentaires notées 2011 à 2015 par exemple. Les pièces élémentaires sont complémentaires, celles-ci comportant soit des reliefs complémentaires sur les faces d'assemblage, soit des faces d'assemblage à profil mâle-femelle, ainsi que représenté en figure 4b, pour constituer les interfaces notées II à I4 sur les figures 4a et 4b par auto-interfaçage ou auto-adhésion, conformément au procédé objet de l'invention. La pièce en matériau isolant est alors constituée par des pièces élémentaires en matériau polymère de même nature. Ce mode opératoire est particulièrement avantageux car il permet de réaliser des pièces isolantes de forme complexe pour lesquelles les techniques classiques de fabrication par moulage présentent des difficultés.

On a ainsi décrit un procédé d'asssemblage de pièces en matériaux polymères, particulièrement avantageux dans la mesure où celui-ci permet, outre de substantielles économies de mise en oeuvre de connecteurs électriques multiconducteurs ou multibroches, d'assurer la réalisation de connecteurs présentant une haute qualité d'isolation. Le procédé objet de l'invention permet, outre la réduction du nombre d'étapes nécessaires à l'assemblage des différentes pièces isolantes, selon le procédé de l'art antérieur, d'éliminer des sources potentielles de défectuosité.

REVENDICATIONS

- 1. Procédé d'assemblage de pièces (1), (2) en matériaux polymères, caractérisé en ce que l'un desdists matériaux polymères étant
- 5 à base de matériau élastomère, ledit procédé consiste à :
 - a) former sur la première (1), respectivement deuxième (2) pièce en matériau polymère, une surface d'assemblage (10, 20);
 - b) soumettre chacune desdites surfaces d'assemblage à un nettoyage permettant la dissolution des corps gras ;
- 10 c) soumettre ladite surface d'assemblage (10, 20) de la première et/ou respectivement deuxième pièce en matériau polymère à un traitement d'activation de surface ;
 - d) appliquer la surface d'assemblage de la première pièce (10) contre celle de la deuxième pièce en matériau polymère ;
- 15 e) soumettre l'ensemble constitué par la première (1) respectivement deuxième (2) pièce en matériau polymère à une étape de maintien en présence ou en contact des faces d'assemblage pour assurer la création de liaisons chimiques entre la surface d'assemblage de la première, respectivement deuxième pièce en matériau polymère, afin d'assurer un auto-interfaçage desdites pièces.
 - 2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que pendant totalité ou partie de l'étape d) de maintien en présence ou en contact des faces d'assemblage, ledit ensemble est soumis à un traitement thermique d'une durée supérieure à au moins cinq minutes.
 - 3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'étape c) consistant à soumettre ladite surface d'assemblage de la première (10) et/ou, respectivement deuxième (20) pièce en matériau polymère à un traitement d'activation de surface est réalisée par un traitement par effet couronne ou plasma basse température.

30

25

- 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que le traitement à effet couronne est réalisé en atmosphère d'air à pression atmosphérique ou d'oxygène.
- 5. Procédé selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que ledit traitement thermique consiste à soumettre l'ensemble constitué par la première (1), respectivement deuxième (2) pièce en matériau polymère à une température supérieure à 120°C pendant une durée au moins égale à deux heures.

. 5

10

15

20

25

- 6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'un des matériaux polymères est à base de polysulfure de phénylène.
- 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'un des matériaux polymères est à base de matériau thermodurcissable tel qu'une résine époxyde.
- 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que durant tout ou partie de ladite étape de mise en contact e), ledit procédé consiste à appliquer audit assemblage une pression de maintien (F) de la cohésion de celui-ci, ladite pression de maintien étant supérieure à 10⁴ Pascal.
- 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que, en vue de réaliser une pièce isolante en matériau polymère souple, ledit procédé consiste à réaliser une pluralité de pièces élémentaires complémentaires, lesdites pièces élémentaires complémentaires étant assemblées par auto-interfaçage pour former ladite pièce isolante.
- 10. Connecteur électrique ou électronique, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux pièces en matériaux polymères isolants électriques, lesdites pièces étant assemblées conformément au procédé selon l'une des revendications 1 à 9.
 - 11. Connecteur selon la revendication 10, caractérisé en ce

qu'il comporte un élément de connecteur mâle (100) ou femelle (200), ledit élément de connecteur comprenant :

- un gromet ou passe-fil (101, 201) en matériau élastomère,
 - une pièce (102-103, 202-203) en matériau isolant rigide tel que le polysulfure de phénylène ou une résine époxyde,
 - un tapis interfacial (104) en matériau élastomère, ledit gromet et ladite pièce en matériau isolant rigide d'une part, la pièce en matériau isolant et le tapis interfacial d'autre part, étant respectivement assemblés conformément au procédé selon l'une des revendications 1 à 9.
 - 12. Connecteur selon la revendication 12, caractérisé en ce que les faces d'assemblage du gromet, de la pièce en matériau isolant rigide et du tapis interfacial sont directement solidaires de la face d'assemblage correspondante.
 - 13. Connecteur selon la revendication 12, caractérisé en ce que lesdites faces d'assemblage comportent des reliefs permettant de faciliter l'assemblage des pièces précitées.
- 14. Pièce isolante en matériau polymère souple, caractérisée en ce qu'elle est formée d'une pluralité de pièces élémentaires complémentaires assemblées par auto-interfaçage selon le procédé de la revendication 9.

5

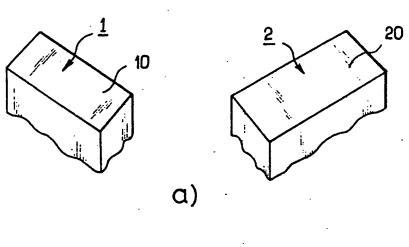
10

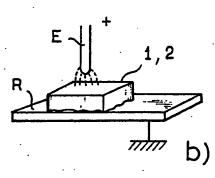
15

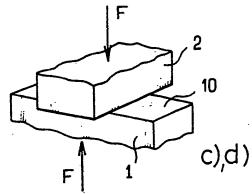
20

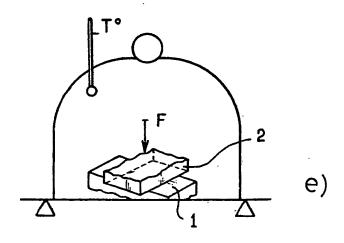
. ...

1/3



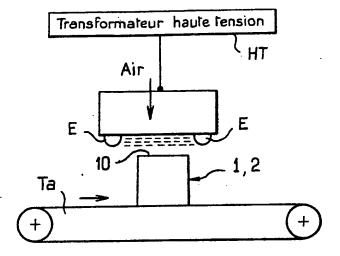






FIG_1

2/3



FIG_2

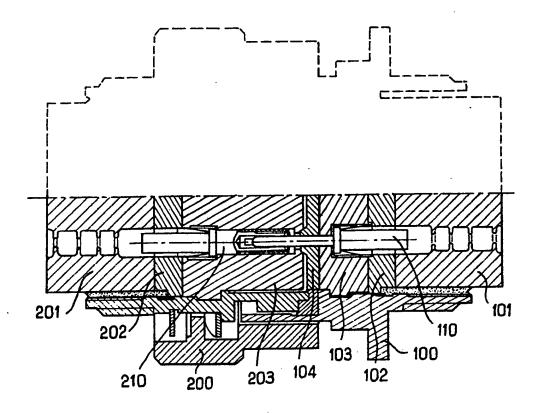
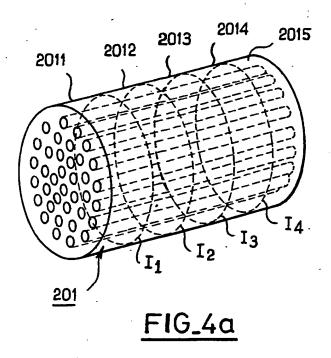
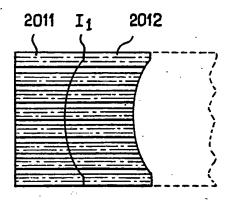


FIG.3





FIG_4b

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ________

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.